

深圳市宇阳科技发展有限公司

EYANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD

片式超微型多层陶瓷电容器系列

产品规格书

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北二路齐民道 3 号宇阳大厦

ADD: EYANG Building, 3 Qimin Street, No.2 North Technology Road, North Area,
High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C

Postcode:518057

TEL: 86-0755-86252188 FAX: 86-0755-86278303

Mark: 产品规格书仅供参考，具体电容选型请联系我司销售工程师或技术服务工程师进行询问。

1. 范围:

此规格书适用于下面列出的所有系列的片式多层陶瓷电容器（英文缩写 MLCC）:

介质特性组别: C0G、X7R、X5R、X5S、Y5V;

产品尺寸规格: 01005、0201;

标称电容量范围: 0.2pF~4.7μF

2. 产品的命名规则:

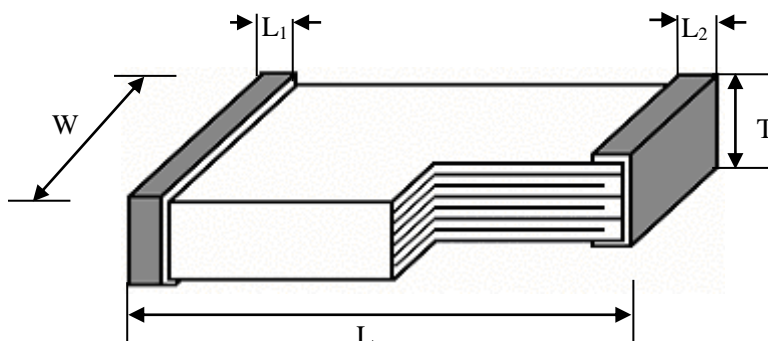
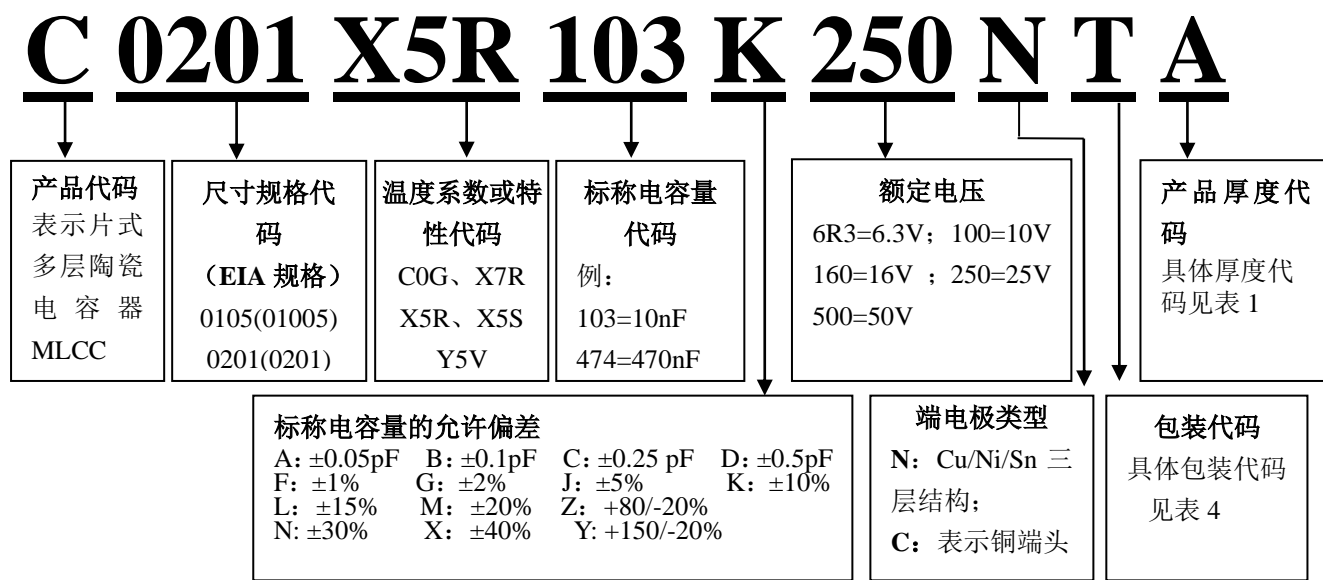


图 1 产品外形示意图

表 1 MLCC 的尺寸规格 (单位: mm)

尺寸规格 (EIA)	长度 (L)	宽度 (W)	端头宽度 (L1、L2)	厚度 (T)	厚度代码
01005	0.40±0.02	0.20±0.02	0.07~0.13	0.20±0.02	Z
0201	0.60±0.03	0.30±0.03	0.1~0.2	0.30±0.03	A
	0.60 ^{+0.05} _{-0.03}	0.30 ^{+0.05} _{-0.03}	0.1~0.2	0.3 ^{+0.05} _{-0.03}	J
	0.60 ^{+0.1} _{-0.03}	0.30 ^{+0.1} _{-0.03}	0.1~0.2	0.3 ^{+0.1} _{-0.03}	X

表 2 产品的介质特性组别

介质特性组别	工作温度范围	温度系数或温度特性
NP0	-55℃~+125℃	C0G: 0±30ppm/℃
		C0H: 0±60ppm/℃
X7R	-55℃~+125℃	±15%
X5R	-55℃~+85℃	±15%
X5S	-55℃~+85℃	±22%
Y5V	-30℃~+85℃	+22%~-82%

表 3 容量范围与厚度代码对照表

尺寸规格	额定电压 /U _R	标称电容量范围					厚度代码
		C0G	X7R	X5R	X5S	Y5V	
01005	25V	0.2pF~100pF	100pF~1.0nF	—	—	—	Z
	16V	0.2pF~100pF	100pF~1.0nF	1.2nF~5.6nF	—	—	Z
	10V	0.2pF~100pF	100pF~1.0nF	1.2nF~10nF	—	—	Z
	6.3V	0.2pF~100pF	100pF~1.0nF	6.8nF~100nF	—	—	Z
	4V	—	—	12nF~100nF	—	—	Z
0201	50V	0.3pF~220pF	100pF~1.8nF	100pF~1.8nF	—	100pF~1.5nF	A
	25V	0.3pF~470pF	100pF~10nF	100pF~100nF	—	1.0nF~100nF	A
		—	—	100nF	—	100nF	J
	16V	—	1.0nF~10nF	3.3nF~150nF	—	3.3nF~100nF	A
		—	—	180nF~470nF	—	220nF~470nF	J
	10V	—	—	3.3nF~120nF	100nF	3.3nF~100nF	A
		—	—	150nF~330nF	220nF	220nF~330nF	J
		—	—	390nF~2.2μF	470nF~1.0μF	470nF~1.0μF	X
	6.3V	—	—	15nF~220nF	100nF	100nF	A
		—	—	150nF~680nF	220nF~470nF	220nF~680nF	J
		—	—	680nF~4.7μF	680nF~1.0μF/2.2μF/4.7μF	680nF~4.7μF	X
	4V	—	—	470nF~680nF	—	470nF~680nF	J
		—	—	680nF~4.7μF	—	680nF~4.7μF	X

注：1) X7R、X5R、X5S 组别采用 E12 系列，Y5V 组别采用 E6 系列，C0G 组别采用 E24 系列，10pF 以下规格允许使用整数标称值，如：1.0、2.0、3.0pF 等。

2) 对于同尺寸、材质、容量的产品，额定电压可以由高往低覆盖。

包装类型：带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

表 4 包装类型

产品尺寸规格	01005		0201		
产品包装代码	T	P	H	T	J
圆盘尺寸	7 "	7 "	7 "	7 "	13 "
载带种类	纸带	塑带	纸带	纸带	纸带
包装数(Kpcs)	20	40	10	15	50

第一次包装：每多盘物料装入包装盒。

第二次包装：将第一次包装好的包装盒装入纸质包装箱，箱内剩余空隙部位用轻质辅材填满。以上包装形式亦可根据用户需要包装。

3. 技术规格和试验方法:

3.1 外观:

3.1.1 要求:瓷体和端电极无明显伤痕。

3.1.2 试验方法:在 10 倍显微镜下目测。

3.2 尺寸规格:

3.2.1 要求:产品的外形和尺寸应符合图 1 及表 1 的要求。

3.2.2 试验方法: 使用精度不低于 0.01 mm 的量具测量。

3.3 工作环境:

C0G/C0H(NP0)、X7R	温度: -55℃~+125℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa
X5R、X5S	温度: -55℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa
Y5V	温度: -30℃~+85℃; 相对湿度: ≤95% (25℃)	大气压: 86KPa~106KPa

3.4 产品的电性能指标和试验条件:

表 5 电性能指标和试验条件

条款	项目	指标	试验条件
1	电容量 (C)	符合标称电容量及其允许偏差范围	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 测试频率: C0G: C≤1000pF, f=1MHz±10%; X7R、X5R、X5S、Y5V: C≤100pF, f=1MHz±10%; C>100pF, f=1KHz±10% 测试电压: 1.0±0.2Vrms
2	损耗角 正切值 (tgδ)	C0G/C0H(NP0): C≥30pF, tgδ≤10×10 ⁻⁴ ; C<30pF, tgδ≤1.0×(90/C+7)×10 ⁻⁴	
		X7R: U _R =50V tgδ≤500×10 ⁻⁴ ; U _R =25V tgδ≤500×10 ⁻⁴ U _R =16V tgδ≤500×10 ⁻⁴ ; U _R =10V tgδ≤500×10 ⁻⁴	
		X5R、X5S、Y5V: U _R =50V tgδ≤1000×10 ⁻⁴ U _R =25V tgδ≤1250×10 ⁻⁴ U _R =16V tgδ≤1250×10 ⁻⁴ U _R ≤10V tgδ≤1500×10 ⁻⁴	
3	绝缘电阻 (R _i)	C0G/C0H(NP0): R _i ≥10000MΩ X7R、X5R、X5S、Y5V: R _i ≥4000MΩ (C≤25nF) R _i ×C≥100s (C>25nF)	温度: 18~28℃; 相对湿度: ≤RH 80%; 施加额定电压 60±5 秒
4	耐电压 (WV)	无击穿或飞弧	C0G/C0H(NP0): 3×U _R X7R、X5R、X5S、Y5V: 2.5×U _R t=1 分钟 充、放电电流不超过 50mA

注: 2 类陶瓷电容器 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 电容量测试说明

当测试电容器的初始电容量低于其允许偏差值时, 需对测试样品进行 150℃±10℃热处理 60±5 分钟, 然后在室温条件下放置 24±2 小时, 即去老化后再测试其电容量。

3.5 产品的技术要求和试验方法:

表 6 中“试验方法”，未做具体说明时，为依据 GB/T 21041/21042 IDT IEC60384-21/22 进行。

表 6 产品的技术要求和试验方法

条款	项目	技术要求	试验方法																																
1	电容量温度系数或温度特性	NP0(C0G): $\alpha_c \leq \pm 30 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (125°C); -72 $\leq \alpha_c \leq$ +30ppm/°C (-55°C); NP0(C0H): $\alpha_c \leq \pm 60 \text{ppm}/^\circ\text{C}$ (125°C); -72 $\leq \alpha_c \leq$ +30ppm/°C (-55°C); (10pF 以下不测该项, 由介质材料特性保证。)	预 先 干 燥 : 16 ~ 24 小 时 C0G/C0H(NP0), 在 25°C、-55°C、125°C 下测量电容量, 符合相应的温度系数 α_c ; 或 150°C、1 小时专门预处理后放置 24 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V), 分别在 θ_1 、25°C、 θ_2 下测量电容量, 符合相应的电容量变化特性。 X5R、X5S: $\theta_1=-55^\circ\text{C}$, $\theta_2=85^\circ\text{C}$ X7R: $\theta_1=-55^\circ\text{C}$, $\theta_2=125^\circ\text{C}$ Y5V: $\theta_1=-30^\circ\text{C}$, $\theta_2=85^\circ\text{C}$ 测试电压: <table><tr><th>封装</th><th>介质特性</th><th>容量范围</th><th>测试电压</th></tr><tr><td rowspan="4">01005</td><td rowspan="2">C0G/X7R</td><td>所有容量段</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td>C > 22nF</td><td>0.2±0.03Vrms</td></tr><tr><td rowspan="2">X5R</td><td>22nF ≥ C ≥ 4.7nF</td><td>0.5±0.1Vrms</td></tr><tr><td>C < 4.7nF</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td rowspan="5">0201</td><td rowspan="2">C0G</td><td>所有容量段</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td>C < 10nF</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td rowspan="3">X7R</td><td>10nF</td><td>0.5±0.1Vrms</td></tr><tr><td rowspan="2">X5R</td><td>100pF < C ≤ 10μF 且 Ur ≤ 6.3V</td><td>0.5±0.1Vrms</td></tr><tr><td>100pF < C ≤ 10μF 且 Ur > 6.3V</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr><tr><td>X5S/Y5V</td><td>所有容量段</td><td>1.0±0.2Vrms</td></tr></table>	封装	介质特性	容量范围	测试电压	01005	C0G/X7R	所有容量段	1.0±0.2Vrms	C > 22nF	0.2±0.03Vrms	X5R	22nF ≥ C ≥ 4.7nF	0.5±0.1Vrms	C < 4.7nF	1.0±0.2Vrms	0201	C0G	所有容量段	1.0±0.2Vrms	C < 10nF	1.0±0.2Vrms	X7R	10nF	0.5±0.1Vrms	X5R	100pF < C ≤ 10μF 且 Ur ≤ 6.3V	0.5±0.1Vrms	100pF < C ≤ 10μF 且 Ur > 6.3V	1.0±0.2Vrms	X5S/Y5V	所有容量段	1.0±0.2Vrms
		封装		介质特性	容量范围	测试电压																													
		01005		C0G/X7R	所有容量段	1.0±0.2Vrms																													
					C > 22nF	0.2±0.03Vrms																													
X5R	22nF ≥ C ≥ 4.7nF		0.5±0.1Vrms																																
	C < 4.7nF		1.0±0.2Vrms																																
0201	C0G	所有容量段	1.0±0.2Vrms																																
		C < 10nF	1.0±0.2Vrms																																
	X7R	10nF	0.5±0.1Vrms																																
		X5R	100pF < C ≤ 10μF 且 Ur ≤ 6.3V	0.5±0.1Vrms																															
			100pF < C ≤ 10μF 且 Ur > 6.3V	1.0±0.2Vrms																															
X5S/Y5V	所有容量段	1.0±0.2Vrms																																	
X7R、X5R: $\Delta C/C \leq \pm 15\%$																																			
X5S: $\Delta C/C \leq \pm 22\%$																																			
Y5V: -82% ≤ $\Delta C/C$ ≤ +22%																																			
2	耐焊接热	外观: 无可见损伤, 端面镀层的熔蚀 (浸析) 应不超过有关棱边长度的 25%	150°C、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24±1 小时; 将测试电容在 110~140°C 预热 30~60 秒, 浸入 260±5°C 的锡槽中 10±1 秒, 浸入深度 10mm; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)]或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。																																
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 2.5\%$ 或 $\pm 0.25 \text{pF}$, 取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 15\%$ 。																																	
		tgδ 和 Ri: 满足表 5 初始指标。																																	
3	可焊性	上锡良好, 端头润湿率大于 75%。	将测试电容浸入含松香的乙醇溶液 3-5 秒, 在 80~140°C 预热 30~60 秒, 浸入 235±5°C 的熔融锡液 2.0±0.2 秒, 浸入深度 10mm。																																

8	稳态湿热	外观: 无可见损伤。	150°C、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; 测试温度: 60°C±2°C; 相对湿度: RH 90~95%; 测试时间: 500 小时; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)] 或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 5\%$ 或 $\pm 0.5\text{pF}$, 取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 12.5\%$	
		损耗角正切 (tgδ): C0G/C0H(NP0): $\text{tg}\delta \leq 20 \times 10^{-4}$ ($C \geq 30\text{pF}$) 或 $\text{tg}\delta \leq 2 \times (90/C+7) \times 10^{-4}$ ($C < 30\text{pF}$); X7R: $\text{tg}\delta \leq 700 \times 10^{-4}$; X5R、X5S、Y5V: $\text{tg}\delta \leq 1200 \times 10^{-4}$	
		绝缘电阻 (Ri): C0G/C0H(NP0): $R_i \geq 2500\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s}$, 取较小者; R、X5R、X5S、Y5V: $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s}$ ($U_R \geq 25\text{V}$), 取较小者; $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 10\text{s}$ ($U_R \leq 16\text{V}$), 取较小者。	
9	潮湿负荷	外观: 无可见损伤。	X5R、X5S、X7R、Y5V 产品按 60°C、额定电压 1 小时进行前处理, 然后在室温放置 24±2 小时后进行外观检查与电性能测试。 测试温度: 60±2°C; 相对湿度: RH 90~95%; 测试电压: $1.0 \times U_R$; 测试时间: 500 小时; 充、放电电流不超过 50mA; 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)] 或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 7.5\%$ 或 $\pm 0.75\text{pF}$, 取较大者; X7R: $\Delta C/C \leq \pm 12.5\%$; X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 15\%$	
		损耗角正切(tgδ): C0G/C0H(NP0): $\text{tg}\delta \leq 50 \times 10^{-4}$ ($C \geq 30\text{pF}$) 或 $\text{tg}\delta \leq 5 \times (90/C+7) \times 10^{-4}$ ($C < 30\text{pF}$); X7R: $\text{tg}\delta \leq 700 \times 10^{-4}$; X5R、X5S、Y5V: $\text{tg}\delta \leq 1200 \times 10^{-4}$	
		绝缘电阻 (Ri): $R_i \geq 500\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 25\text{s}$, 取较小者	
10	耐久性	外观: 无可见损伤	150°C、1 小时专门预处理 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后放置 24 小时; 测试温度: 125°C (C0G/C0H(NP0)、X7R) 或 85°C (X5R、X5S、Y5V) 测试时间: 1000 小时 测试电压: $1.5 \times U_R$ 其中以下规格按 $1.0 \times U_R$ 0201 $C_p \geq 1.0\mu\text{F}$ $U_R \geq 4.0\text{V}$ 然后在室温放置 6~24 小时 [C0G/C0H(NP0)] 或 24±2 小时 (X7R、X5R、X5S、Y5V) 后进行外观检查与电性能测试。
		容量变化: C0G/C0H(NP0): $\Delta C/C \leq \pm 3\%$ 或 $\pm 0.3\text{pF}$, 取较大者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $\Delta C/C \leq \pm 15\%$	
		损耗角正切(tgδ): C0G/C0H(NP0): $\text{tg}\delta \leq 20 \times 10^{-4}$ ($C \geq 30\text{pF}$) 或 $\text{tg}\delta \leq 2 \times (90/C+7) \times 10^{-4}$ ($C < 30\text{pF}$); X7R: $\text{tg}\delta \leq 700 \times 10^{-4}$; X5R、X5S、Y5V: $\text{tg}\delta \leq 1200 \times 10^{-4}$	
		绝缘电阻 (Ri): C0G/C0H(NP0): $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s}$, 取较小者; X7R、X5R、X5S、Y5V: $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 50\text{s}$ ($U_R \geq 25\text{V}$), 取较小者; $R_i \geq 1000\text{M}\Omega$ 或 $R_i \times C \geq 10\text{s}$ ($U_R \leq 16\text{V}$), 取较小者。	

4. 包装、运输、贮存:

4.1 包装:

4.1.1 包装类型:

带式包装（标准载带圆盘包装），单盘最小包装数见表 4。

4.1.2 载带尺寸:

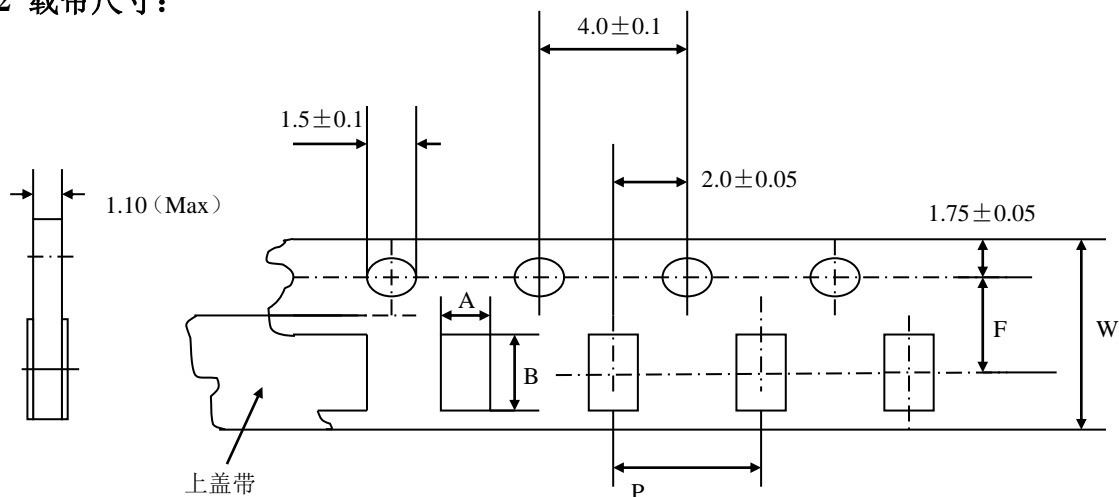


图 2 载带

表 7 载带尺寸

标记	产品尺寸代码	
	01005	0201
	尺寸 (单位: mm)	
A (方孔宽度)	0.24±0.03	0.37±0.03
B (方孔长度)	0.45±0.03	0.67±0.03
F (定位孔和方孔的中心距离)	3.50±0.05	3.50±0.05
P (方孔间距)	2.00±0.10	2.00±0.10
W (载带宽度)	8.00±0.20	8.00±0.20

4.1.3 圆盘尺寸:

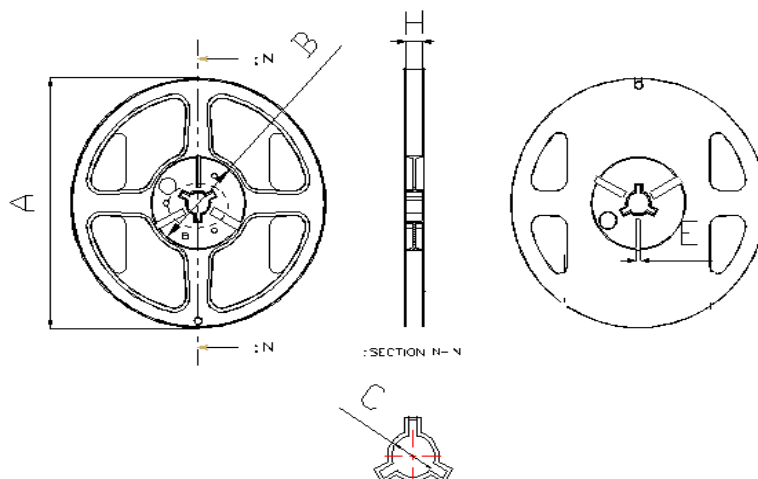
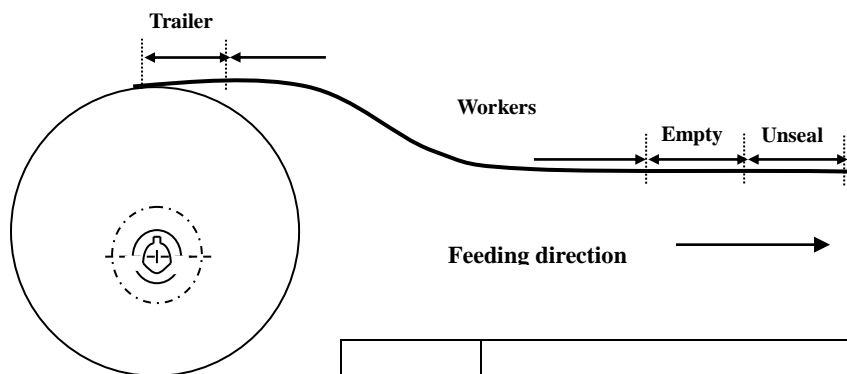


图 3 圆盘

表 8 圆盘尺寸

圆盘尺寸	A/mm	B/mm	C/mm	E/mm	H/mm
7"	$\Phi 178 \pm 2.0$	$\Phi 60 \pm 2.0$	$\Phi 13 \pm 1.0$	4 ± 1.0	9.5 ± 1.0
13"	$\Phi 330 \pm 2.0$	$\Phi 100 \pm 2.0$	$\Phi 13 \pm 1.0$	3 ± 1.0	10 ± 1.0

4.1.4 载带规格:



包装	预留空格的最短长度		
载带	Trailer (空带插入部分)	Empty (空带)	Unseal (不密封带)
	60 mm	200mm	160 mm

4.1.5 载带性能:

4.1.5.1 载带和上盖带的强度:

a. 载带

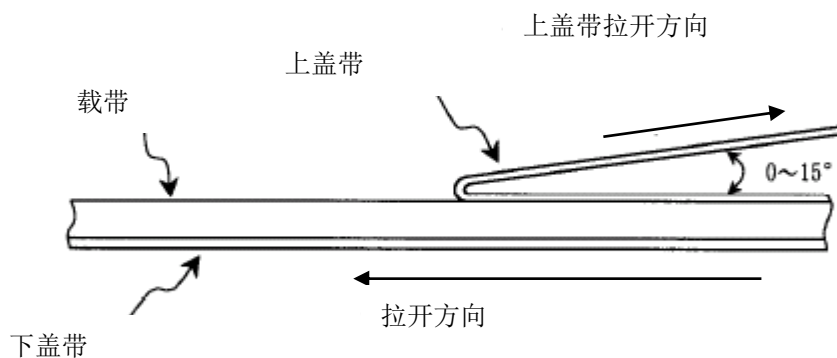
载带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。

b. 上盖带

上盖带应该能经受 1.02kg 的压力。

4.1.5.2 上盖带剥离强度:

除非有特殊规定, 上盖带以 300mm/min 的速度, 0~15° 的角度 (如下图) 剥离载带时, 剥离强度应该在 10.2~71.4 gf 之间。



4.2 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输，但产品在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀，不得重力抛掷和猛力挤压。

4.3 贮存:

贮存周期: C0G/C0H(NP0)、X7R、X5R 及 X5S 等材料类产品贮存周期为 12 个月，超过 12 个月需重新提交检验。

贮存条件: 温度: 小于 35℃

相对湿度: 小于 RH70%

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT](#) category:

Click to view products by [Eyang](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M39014/02-1225V](#) [M39014/22-0631](#) [D55342E07B523DR-T/R](#) [NCA1206X7R103K50TRPF](#) [NCA1206X7R104K16TRPF](#) [NIN-FB391JTRF](#)
[NIN-FC2R7JTRF](#) [NMC0201X5R474K4TRPF](#) [NMC0402NPO220J50TRPF](#) [NMC0402X5R105K6.3TRPF](#) [NMC0402X5R224K6.3TRPF](#)
[NMC0402X7R103J25TRPF](#) [NMC0402X7R153K16TRPF](#) [NMC0603NPO1R8C50TRPF](#) [NMC0603NPO201J50TRPF](#)
[NMC0603NPO330G50TRPF](#) [NMC0603X5R475M6.3TRPF](#) [NMC0805NPO270J50TRPF](#) [NMC0805NPO820J50TRPF](#)
[NMC0805X7R224K25TRPF](#) [NMC1206X7R102K50TRPF](#) [NMC-H0805X7R472K250TRPF](#) [NMC-L0402NPO7R0C50TRPF](#) [NMC-](#)
[L0603NPO2R2B50TRPF](#) [NMC-P0805NPO221J500TRPLPF](#) [NMC-Q0402NPO8R2D200TRPF](#) [C1206C101J1GAC](#) [C1608C0G2A221J](#)
[C1608X7R1E334K](#) [C2012C0G2A472J](#) [2220J2K00562KXT](#) [1812J2K00332KXT](#) [CDR31BX103AKWR](#) [CDR33BX104AKUR](#)
[CDR33BX683AKUS](#) [CGA2B2C0G1H010C](#) [CGA2B2C0G1H040C](#) [CGA2B2C0G1H050C](#) [CGA2B2C0G1H060D](#) [CGA2B2C0G1H070D](#)
[CGA2B2C0G1H120J](#) [CGA2B2C0G1H151J](#) [CGA2B2C0G1H181JT0Y0F](#) [CGA2B2C0G1H1R5C](#) [CGA2B2C0G1H2R2C](#)
[CGA2B2C0G1H390J](#) [CGA2B2C0G1H391J](#) [CGA2B2C0G1H3R3C](#) [CGA2B2C0G1H680J](#) [CGA2B2C0G1H6R8D](#)